DOC	CUMENT No. KUB-631	TITLE PRODUCT SPECIFICATIONS	PAGE 1/14
	CKGROUND SKUBAAE010	製品仕様書 FOR REFERENCE/参照	Oct, 2024
	ral 一般事項		
	olication 適用範囲	Fhis specification is applied to low current circuit tact switch <sup>™</sup> used for general electronic equipm 仕様書は一般電子機器に用いる微小電流回路用のタクトスイッチ®について適用する。	ent.
1.2 Ope	erating temperature rang	e 使用温度範囲: -30 ~ 85 ℃ (normal humidity, normal air pressure 常湿・常圧) Operating temperature range shall refer to the range where this switch keeps electrical function 使用温度範囲とはスイッチがON-OFF機能を維持する温度範囲とする。	within such temperatures.
1.3 Stor	rage temperature range	保存温度範囲: At Switch level 単品状態 -40 ~ 90 ℃ (normal humidity, normal air Switch on Taping テーピング状態 -20 ~ 50 ℃ (Relative humidity 湿度: 2)	-
1.4 Tes	t conditions 試験状態	· · · ·	
		試験及び測定は特に規定がない限り以下の標準状態のもとで行う。	
		Normal temperature 常温: (Temperature 温度 5~35°C)	
		Normal humidity 常湿: (Relative humidity 湿度 25~85%)	
		Normal air pressure 常圧: (Air pressure 気圧 86~106kPa)	
l		If any doubt arise from judgement, tests shall be conducted at the following conditions	
		ただし、判定に疑義を生じた場合は以下の基準状態で行う。	
		Ambient temperature 温度: 20±2℃	
		Relative humidity 相対湿度: 60~70%	
		Air pressure 気圧: 86~106kPa	
		Switch shall be mounted on PWB without any indication of switch floating.	
		スイッチは回路基板から浮かないように取り付ける。	
2 4			
	-	sions 外観、形状、寸法 shall be no defects that offect the corruingshility of the product	
2.1 App		shall be no defects that affect the serviceability of the product. と有害な欠陥があってはならない。	
2.2 Stv		、寸法 Refer to the assembly drawings. 製品図による。	
2.2 Styl		The refer to the assention of a writings. A the Direction of the	
<ol> <li>Туре</li> </ol>	of actuating 動作形式	Tactile feedback タクティールフィードバック	
4. Conta	act arrangement 回路形	式 <u>1</u> poles <u>1</u> throws <u>1</u> 回路 <u>1</u> 接点	
		(Details of contact arrangement are given in the assembly drawings 回路の詳細は製品図に。	よる)
	gs 定格		
	solute maximum ratings		
5.2 Mii	nimum ratings	最小定格 <u>1</u> V DC <u>10</u> μA (Resistive load)(抵抗負荷)	
C Elect			
6. Electi	rical specification 電気 Items 項目	FD1生能 Test conditions 試験条件	Criteria 判定基準
6.1	Contact resistance		500 mΩ Max.
	接触抵抗	shall be made.	<u>500</u> m22 max.
		スイッチ操作部中央に下記の静荷重を加えて測定する。	
		(1) Depression 押圧力: <u>3.2</u> N	
		(2) Measuring method 測定方法: 1 kHz small-current contact resistance	
		meter or voltage drop method at 5VDC 10mA.	
		1kHz微少電流接触抵抗計、	
		又はDC5V 10mA電圧降下法	
A 1	DEALDINE		
Al	PSALPINE	CO., LID,	

DOCUMENT No. KUB-631	TITLE PRODUCT SPECIFICATIONS	PAGE 2/1
	製品仕様書 FOR REFERENCE/参照	
Items 項目	Test conditions 試験条件	Criteria 判定基準
5.2 Insulation resistance 絶縁抵抗	Measurements shall be made following the test set forth below: 下記条件で試験を行った後、測定する。 (1) Test voltage 印加電圧: <u>100</u> V DC for 1 min. (2) Applied position 印加場所: Between all terminals. And if there is a metal frame, between terminals and ground(frame)	<u>100 </u> MΩ Min.
	端子間、金属フレームがある場合は、端子と 金属フレーム間	
5.3 Voltage proof 耐電圧	Measurements shall be made following the test set forth below:         下記条件で試験を行った後、測定する。         (1)Test voltage 印加電圧:         100 V AC (50~60Hz)         (2)Duration 印加時間:         1 min         (3)Applied position 印加場所:         Between all terminals. And if there is a metal frame, between terminals and ground (frame)         端子間、金属フレームがある場合は、端子と	There shall be no breakdown. 絶縁破壊のないこと。
5.4 Bounce パウンス	金属フレーム間 Lightly striking the center of the stem at a rate encountered in normal use (3 to 4 operations per s )bounce shall be tested at "ON" and "OFF". スイッチ操作部の中央部を通常の使用状態(3~4回/秒)で軽く打鍵し、 ON時及びOFF時のバウンスを測定する。 Switch 5k Q Oscilloscop オシロスコープ	ON bounce : <u>10 ms Max.</u> OFF bounce : <u>10 ms Max</u> .
Mechanical specification 榜		
Items 項目	Test conditions 試驗条件	Criteria 判定基準
7.1 Operating force 作動力	<ul> <li>Place the switch such that the direction of switch operation is vertical and then gradually increase the load applied to the center of the stem.</li> <li>Measure the peak force that switch reaches till making ON.</li> <li>スイッチの操作方向が垂直になる様にスイッチを設置し、操作部中央部に徐々に荷重を加え、スイッチがONするまでの最大荷重を測定する。</li> <li>(1) Measerment speed 測定速度: <u>0.5</u> mm/s</li> </ul>	<u>1.6</u> ±0.5 <sub>N</sub>
7.2 Travel 移動量	Placing the switch such that the direction of switch operation is vertical and then applying a static load to the center of the projection, the travel distance shown below shall be measured. スイッチの操作方向が垂直になる様にスイッチを設置し, 操作部中央部に静荷重を 加え, 以下の距離を測定する。 (1) Measerment speed 測定速度: <u>0.5 mm/s</u> Force 荷重	<u>0.11</u> ± <u>0.05</u> mm

DO	CUMENT No. KUB-631	TITLE PRODUCT SPECIFICATIONS		PAGE	3/
		製品仕様書 FOR REFERENCE/参照			
	Items 項目	Test conditions 試験条件		Criteria 判定基準	
7.3	Return force 復帰力	The sample switch is installed such that the direction of switch operation         is vertical and,upon depression of the projection in its center the travel         distance,the force of the projection to return tot its free position shall be measured.         スイッチの操作方向が垂直になる様にスイッチを設置し,操作部中央部を         移動量押圧後,操作部が復帰する力を測定する。         (1) Measerment speed       測定速度 : <u>0.5 mm/s</u>	<u>0.1</u> N	I Min.	
7.4	Stop strength ストッパー強度	<ul> <li>Place the switch such that the direction of switch operation is vertical.</li> <li>Then, apply the below static load to the direction of stem operation.</li> <li>スイッチの操作方向が垂直になる様にスイッチを設置し、スイッチの操作方向へ以下の静荷重を加える。</li> <li>(1) Depression 押圧力: <u>50</u> N</li> <li>(2) Time 時間: <u>15</u> s</li> </ul>	-	electrical ON/OFF. りこON-OFFすること。 1	
Envi	ronmental specification Items 項目	耐候性能       Test conditions		Criteria 判定基準	
8.1	Resistance to low	Undertake the below test conditions. The measurement is done after the	Item 6		
	temperatures 耐寒性	<ul> <li>test sample shall be left in normal temperature and humidity conditions for 1 hour.</li> <li>次の試験後、常温常湿中に1時間放置後測定する。</li> <li>(1) Temperature 温度: <u>-40 ± 2</u> °C</li> <li>(2) Time 時間: <u>96</u> h</li> <li>(3) Waterdrops shall be removed. 水滴は取り除く。</li> </ul>	Item 7 Item 7		
3.2	Heat resistance 耐熱性	Undertake the below test conditions. The measurement is done after the	Item 6		
	1107 7771土	test sample shall be left in normal temperature and humidity conditions for 1 hour. 次の試験後、常温常湿中に1時間放置後測定する。 (1) Temperature 温度: <u>90±2°</u> C (2) Time 時間: <u>96</u> h	Item 7 Item 7		
8.3	Moisture	Undertake the below test conditions. The measurement is done after the	Item 6	.1	
	resistance 耐湿性	<ul> <li>test sample shall be left in normal temperature and humidity conditions</li> <li>for 1 hour.</li> <li>次の試験後、常温常湿中に1時間放置後測定する。</li> <li>(1) Temperature 温度: <u>60 ± 2</u> °C</li> <li>(2) Time 時間: <u>96 h</u></li> <li>(3) Relative humidity 相対湿度: <u>90</u> ~ <u>95</u> %</li> <li>(4) Waterdrops shall be removed. 水滴は取り除く。</li> </ul>	絶縁排	.4	
3.4	Change of	After exposed to the below test cycles, the measurement is done after	Item 6		
	temperature 温度サイクル	the test sample shall be left in normal temperature and humidity conditions for 1 hour. Water drops shall be removed. 下記条件で以下回数のサイクル試験後、常温常湿中に1時間放置し測定する。 ただし、水滴は取り除く。 A $A = +60 \ C$ B $= -10 \ C$ C $= 2h$ D $= 1h$	Item 7 Item 7		
	LPSALPINE	$B = \frac{C}{1 \text{ cycle}} F$ $D = \frac{1}{h}$ $E = \frac{2}{h}$ $F = \frac{1}{h}$ (1)Number of cycles $\frac{1}{2 \text{ cycle}} \frac{1}{2 \text{ cycles}}$			

DOCUMENT No. KUB-631	TITLE PRODUCT SPECIFICATIONS	PAGE 4/14
	製品仕様書 FOR REFERENCE /参照	
Items 項目	Test conditions 試驗条件	Criteria 判定基準
3.5 Protection 保護構造 IP6X equivalent IP6X相当	<ul> <li>・Dust protection 保護(塵埃)</li> <li>Let the test samples be exposed to the below test condition.</li> <li>After the test, measurement shall be made.</li> <li>次の(1)~(4)の試験後、測定する。</li> <li>(1) Amount of talc タルクの量: <u>2</u>kg/m3</li> <li>(2) Time of circulation 循環の時間: <u>8</u>h</li> <li>(3) Simply leave switch itself inside dust chamber.</li> <li>スイッチを試験装置室内に動作させずに放置する。</li> <li>(4) Dusts shall be removed.表面の塵埃は取り除く。</li> </ul>	Contact resistance 接触抵抗 (Item 6.1) : <u>500</u> mΩ Max No penetration of dusts shall be found inside of switch. 塵埃の浸入なきこと
<ul> <li>8.6 Protection 保護構造 IPX7 equivalent IPX7 相当</li> </ul>	<ul> <li>・Water protection 保護(水)</li> <li>Let the test samples be exposed to the below test condition.</li> <li>Measurement shall be made after 1 hr soak at normal temperature/humidity.</li> <li>次の(1)~(4)の試験後,常温,常湿中に1時間放置後測定する。</li> <li>(1) Depth of Immersion 浸漬深さ: <u>1</u> m <ul> <li>(height from the top of switch and water surface</li> <li>スイッチの上端から水面までの距離)</li> </ul> </li> <li>(2) Duration of Immersion 浸漬時間: <u>30</u> min 分</li> <li>(3) Simply leave switch itself inside water chamber.</li> <li>スイッチを試験装置室内に動作させずに放置する。</li> <li>(4) Water drops shall be removed. 水滴は取り除く。</li> </ul>	Insulation resistance 絶縁抵抗 (Item 6.2) : <u>100</u> MΩ Min. No outstanding penetration of water which effects the functionality of switch. スイッチ性能に影響を与える水の 浸入なきこと
8.7 Protection 保護構造 IPX8 equivalent IPX8 相当	<ul> <li>・Water protection 保護(水)</li> <li>Let the test samples be exposed to the below test condition.</li> <li>Measurement shall be made after 1 hr soak at normal temperature/humidity.</li> <li>次の水中打鍵試験後,常温,常湿中に1時間放置後測定する。</li> <li>Measurements shall be done the following cycling test and submerged cycling test.</li> <li>下記条件で水中打鍵を実施する。</li> <li>Submerged cycling test 水中打鍵条件</li> <li>(1) Submerge depth 潜水深さ: <u>50</u> mm</li> <li>(2) Cycles of operation 動作回数: <u>1.000</u> cycles 回</li> <li>(3) Rate of operation 動作速度: <u>2</u> to <u>3</u> operations per s 回/秒</li> <li>(4) Depression 押圧力: <u>2.1</u> N Max</li> <li>(5) Water drops shall be removed. 水滴は取り除く。</li> </ul>	Insulation resistance 絶縁抵抗 (Item 6.2) : <u>100</u> MΩ Min. No outstanding penetration of water which effects the functionality of switch. スイッチ性能に影響を与える水の 浸入なきこと
3.8 Resistance to Soldering heat はんだ耐熱性	(b) Watch drops shall be reflored. アバリオスクリバマン Mount the switch on the test PWB (120mm×100mm x1.6mm,Material: FR4) and let the samples go through a reflow process two times. The reflow condition refers to Item 10.1. Switch is stabilized with normal temperature before going through the 2 <sup>nd</sup> reflow process. The measurement should be taken after the switch is stabilized with normal temperature and humidity for 1 hours. スイッチを試験基板 (120mm×100mm t=1.6mm 材質FR4) に実装し 10.1項のリフローはんだ条件で2回炉を通過させる。 (2回目は基板温度が 常温に下がってから投入する。) 常温常湿で1時間放置後に測定する。	Item 6.1 , 6.3 Item 7.1 to 7.3

DOCUMENT No. KUB-631	TITLE PRODUCT SPECIFICATIONS	PAGE 5/1
	製品仕様書 FOR REFERENCE/参照	
Endurance specification		
Items 項目       9.1     Operating life 動作寿命	Test conditions     試験条件       Measurements shall be made following the test set forth below:       下記条件で試験を行った後、測定する。       (1) 5 VDC5 mA mainimal and 地位色帯	Criteria 判定基準 Contact resistance 接触抵抗(Item 6.1) : <u>20</u> Ω Max.
	<ul> <li>(1)<u>5</u> VDC <u>5</u> mA resistive load 抵抗負荷</li> <li>(2) Rate of operation 動作速度: <u>2 to 3 operations per s</u> 回/秒</li> <li>(3) Depression 押压力: <u>2.1</u> N Max.</li> <li>(4)Cycles of operation 動作回数: <u>500,000</u> cycles 回</li> </ul>	Insulation resistance 絶縁抵抗(Item 6.2): <u>10</u> MΩ Min. Bounce バウンス(Item 6.4): ON bounce: <u>30</u> ms Max. OFF bounce: <u>30</u> ms Max. Operating force 作動力(Item 7.1): <u>-30</u> ~ <u>+30</u> % of initial force 初期値に対して Item 6.3 Item 7.2
9.2 Vibration resistance 耐振性	Measurements shall be made following the test set forth below: 下記条件で試験を行った後、測定する。 (1)Vibration frequency range 振動数範囲: <u>10~55</u> Hz (2)Total amplitude 全振幅: <u>1.5</u> mm (3)Sweep ratio 掃引の割合: <u>10-55-10</u> Hz Approx. 1 min 約1分 (4)Method of changing sweep vibration frequency :Logarithmic or uniform 掃引振動数の変化方法 対数又は一様掃引	Item 6 Item 7.1 Item 7.2
	<ul> <li>(5)Direction of vibration : Three mutually perpendicular directions,</li> <li>振動の方向 including the direction of the travel スイッチ操作方向を中心とした垂直3方向</li> <li>(6)Duration 振動時間: <u>2</u> h each (6 h in total) 各<u>2</u>時間 (計6時間)</li> </ul>	
9.3 Shock 耐衝撃性	Measurements shall be made following the test set forth below: 下記条件で試験を行った後、測定する。 (1)Acceleration 加速度: <u>784</u> m/s <sup>2</sup> (2)Acting time 作用時間: <u>11</u> msec (3)Test direction 試験方向: <u>6</u> directions 6 面 (4)Number of shocks 試験回数: <u>3</u> times per direction ( <u>18</u> times in total) 各方向各 <u>3</u> 回(計 <u>18</u> 回)	Item 6 Item 7.1 Item 7.2

DOCUMENT No. KUB-631	TITLE PRODUCT SPECIFICATIONS	PAGE 6/14
	製品仕様書 FOR REFERENCE / 参照	
10. Soldering conditions 半田		
Items 項目	Recommended conditions         推奨条件	
10.1 Reflow soldering リフロー半田	Please practice according to below conditions.         以下の条件にて実施して下さい。         (1)Profile 温度プロファイル         ·Depending on reflow chamber used, the actual reflow condition might be slightly different. This may to affect product.Please well-check the suitability with your reflow chamber in advance.         リフロー槽の種類により、多少条件が異なるため製品に影響を及ぼす可能性があります。事前にすして下さい。         Temperature on the Copper foil surface of P.W.B(°C)         基板鋼箔面上温度(°C)         230         150         230         150         230         150         240 s Max.         (Pre-heating 予熱)         3~4 min.         Time inside soldering equipment 炉内通過時         (1)Thickness of printed wiring board shall be <u>1.6</u> mm.         基板厚さは <u>1.6</u> mmを推奨します。         (2) Times リフロー半田回数 : <u>2</u> times Max. <u>2</u> 回以内         Twice soldering would be reflow the temperature goes down to a normal to 2回目を行う場合は、スイッチが常温に戻ってから行うこと。         (3) Recommended cream solder : M705-GRN360-K(SENJU METAL INDUSTRY CO.,LTD) or eq 推奨クリーム半田 : 千住金属工業(株) M705-GRN360-K2-V 同等品	<u>- 今確認の上使用</u> <u>0</u> ℃ Max. <u>3</u> s Max. _ Time 時間
10.2 Other precautions For soldering 半田付けに関する その他注意事項	<ul> <li>(1)Switch terminals and PWB. Upper face shall be free from flax prior to soldering.</li> <li>事前にスイッチの端子及びプリント基板の部品実装面上にフラックスが塗られていないこと。</li> <li>(2)Following the soldering process, do not try to clean the switch with a solvent or the like.</li> <li>半田付け後、溶剤などでスイッチを洗浄しないで下さい。</li> <li>(3)The thickness of cream solder : <u>0.08</u> mm</li> <li>クリーム半田印刷厚: <u>0.08</u> mm</li> <li>(4) When chip components is soldered on the back side of PWB by automatic flow soldering, after the reflow soldering, flux will possibly creep up at the exterior wall of the housing and penetrate into the ejection. Therefore, when the P.W.B is designed, please do not locate through holes adjacent to the 本スイッチをリフロー半田後、プリント基板裏面をディップ半田して使用する場合は、ディップ時よりスイッチ側面からフラックスがはい上がる場合がありますので、パターン設計にあたってはスペルーホールを設けないで下さい。</li> <li>(5)As the click rate may deteriorate when heat is applied repeatedly, reflow soldering should be perf period and at the lowest temperature possible.</li> <li>熱履歴が加わるとクリック感が低下する可能性がありますので極力低温短時間でリフローを行う</li> <li>(6)Safeguard the switch assembly against flux penetration from its top side.</li> <li>スイッチの上面からフラックスが浸入しないようにして下さい。</li> </ul>	the housing due to flux e switch mounted area. のフラックス吹き上げ等に イッチ下面、周囲に formed in the shortest

DOCUMENT No. KUB-631	TITLE PRODU	CT SPECIFICATIONS	PAGE 7/14
KUD-031		( (c. 1999)	//14
	製品仕様書	FOR REFERENCE/参照	
【Precaution in use】 ご使用上の注	注意		
We are not responsible for any dar Regarding special specifications a warranty regulation is possible for under the condition of actual usag	nages caused by use of the products which ind test conditions which are not specified each our product part number. So. please e.	take sure you observe all of the precautions listed in the deviate from the absolute maximum rating and/or d in this specification or the delivery specification, e consult with us in advance or confirm if there are	or precautions, and so on. it is necessary to confirm whether e no problems in your applications
本仕様書規定の絶対最大定格や その責を負いません。本仕様書や	P使用上の注意事項等を逸脱した本製品 や納入仕様書に規定のない特殊仕様や	と、本仕様書に記載されているすべての注意事項 品の使用あるいは、注意点を逸脱した本製品の使 テスト条件については、弊社製品番号毎に保証規 いて、貴社セットにて問題の無いことをご確認願い	用に起因する損害に関して、弊社は 見定が可能かどうかの確認が必要と
		d domestic export laws and regulations, you must of	btain approval and/or follow
the formalities of such laws and re 国内外の輸出関連法規により規制	-	法規を遵守の上、必要な許可、手続き等をとって	ください。
for such purposes.	動目的では、当製品を一切使用しない	errorism, and shall not be supplied to any party inte でください。また、最終的にそれら用途・目的で使	
in the market, such as AV (audio v communication equipment or amu equipment, driving control equipm for applications involving high lev undersea equipment, please contact a fail-safe design, protection circu reliability of the total system. 当製品は、特に用途を指定してい されたものです。したがいまして、 用途以外で、医療機器、防犯機器 いただくか、またはセットでの十分 セットでの安全対策設計を設けて Before using products which were	wisual) equipment, home electric equipment assement equipment. The products are not ment for aerospace or any other unauthoriz vels of safety and liability such as medica et an Alps Alpine sales representative and it, redundant circuit, malfunction protection vavvかぎり、本来、AV、家電、事務機、 原子力制御機器、宇宙・航空機で運行 器、防災機器、海底用機器等の高度の多 な適合性の確認を行っていただいた上 くください。	ured for application to equipment and devices whi ent, office and commercial electronic equipment, in intended for use in, and must not be used for, any zed use. With the exception of the above mentione l equipment, burglar alarm equipment, disaster pre- l/or evaluate the total system on the applicability. A ion and/or fire protection into the complete system 情報機器、通信機器、アミューズメント機器等の- にかかわる機器等の用途では一切使用しないで 安全性・信頼性を必要とする機器でのご使用の際 で、フェールセーフ設計、保護回路、冗長回路、	nformation and application of nuclear d banned applications, vention equipment and Also, implement for safety and 一般電子機器用に設計、製造 ください。上記の使用禁止の 記は、弊社営業担当迄ご相談 誤動作防止設計、延焼対策設計等の
-	f we do not get an approval or no orders v 内に承認、又は発注が無い場合には無	within one year after we issued specification. 効とさせていただきます。	
	-	ch are not specified in our drawings or specification こつきましては、当社の都合により変更する場合が	
-	stered trademark of Alps Alpine Co., Ltd イン株式会社の商標もしくは登録商標で		

DC	CUMENT No. KUB-631	TITLE PRODUCT SPECIFICATIONS PAGE	8/14
	KOD-051	制尺件送書 EOD DEEEDENCE / 发昭	0/14
		製品仕様書 FOR REFERENCE/参照	
A【Saf	absolute maximum rating deterioration and so on. A Definition of "Absolute m surge as transient voltage "Minimum rating" is min minimum rating, it may c 定格や仕様をよくご確認 絶縁劣化等による誤動作 なお、絶対最大定格とは 含みます。また、本スイッ	するご注意 and specifications prior to operating a product. If it is used beyond the specification range, such as kinds of loads, g, switching life, environmental conditions, or another specifications, there is a risk of malfunction due to insulation Also, concern about contact burnout due to generated abnormal heating. maximum rating" is specified value of voltage /current which must not exceed even for a moment. It is included it e and inrush as transient current. In addition, please use the products with over the minimum rating. Definition of imum voltage /current in order to ensure stable electrical conductivity of the switch contacts. If it is used under cause contact unstable and/or poor conductivity. RoD上お使いください。絶対最大定格や負荷の種類、開閉寿命回数、環境条件などの仕様範囲を超えて使用さ foの発生や異常発熱による接点焼損の原因となります。 tt瞬時であっても超えてはならない電圧/電流の規格値をいい、サージ等の過渡電圧やインラッシュ等の過渡電 rチは最小定格で規定された電圧電流値以上でお使いください。最小定格とはスイッチ接点が安定した導通を なの印加電圧/電流の値をいい、これを下回る負荷条件で使用されると接触不安定や導通不良の原因となります。	on in a されますと、 流を 確保
A2	malfunction or short circu	liagram carefully and connect the terminals correctly. If the connection is wrong, there is a risk of the switch uit. 十分にご確認いただき、適切に接続してください。 誤った接続をされますと、 誤動作やショートによる焼損の危険	食が
A3	by short circuit.	power during the switch installation and removal for electric wiring. There is a risk of electric shock or burnout	
A4	enhanced safety.	nigh level of safety applications, please consider to connect a protection circuit or a redundant circuit for 3機器にお使いになるときは、保護回路や冗長回路を設けるなど、機器の安全性向上を図ってください。	
A5	environmental conditions cycles. If the products are generation. スイッチの耐久性は負荷	formance is changed significantly by electrical load conditions both voltage or current values, operation speed an s. Please be sure to perform operation in actual usage condition and use it after quality verification within proper e continued to use in deterioration conditions, there is a risk of malfunction and/or burn out by abnormal heat for a fix 条件や、操作速度、使用環境等により大きく変化します。実使用状態にて実機確認を行い、性能 用してください。性能の低下した状態で使用を継続した場合、誤動作や異常発熱による焼損の危険があります。	٤Ŀ
A6	fire by proper designing.	product is "UL 94HB" flammability grade, Since it is slow burning grade, please pay attention to the spread of ท脂はUL規格の"94HB"(遅燃性グレード)相当を使用しているため類焼のリスクがあります。 類焼のリスクに留	冒意した
A7	degradation, electric shoc	emble, repair or alter the products. Also, do not use a dropped products. There is a risk of the switch performance ck or burnout. z造して使用しないでください。また、落下させた製品は使用しないでください。性能の低下や感電、焼損の原因	
A8	small spark by the switch	などの雰囲気中でスイッチを使用しないでください。スイッチの開閉に伴う火花や発熱により発火又は爆発を	
A9	•	itions, there is a risk that unexpected accidents may occur. So, please confirm safety by actual usage conditions. ては、不測の事故が発生する可能性があります。 実際の使用条件にて安全性の確認を行ってください。	

## ALPSALPINE CO., LTD.

DOCUMENT No. KUB-631	TITLE PRODU	JCT SPECIFICATION	S	PAGE 9/1
	製品仕様書	FOR REFERENCE	/参照	
B【Circuit design】 回路設計				
-	ned and manufactured only for DC resistive	load. So, If it is connected except r	esistive load, surge voltage a	and/or inrush
1 0	igures below, may be generated during the s			
	even transient states, whether it is not excee	-	-	-
When the switch is us	sed over electrical load conditions, contact r	esistance will be increased and/or	insulation degradation will b	be occurred
due to contact wearing	ng by arc discharge. Also, concern about gen	eration various oxides such as orga	anic gases and siloxane, may	have an
impact to the switch li			-	
本製品は直流の抵抗	「 う 荷 用に設計・ 製造されています。 抵抗負	負荷以外の電気負荷を接続すると	スイッチ接点の開閉時に下	図のような
サージ電圧やインラッ	ッシュ電流が発生し絶対最大定格を超える	恐れがありますので、スイッチの開	<b>閉過渡状態も含め、絶対</b> 最	長大定格の範囲内と
なるようご注意願いま	ミす。 絶対最大定格以上の電気負荷条件で	ご繰り返し使用されますと、アークが	汝電による接点摩耗や、スイ	ッチ内外の
有機系ガスやシロキ*	サン等の各種酸化物の生成により接触抵抗	亢増加や絶縁劣化による寿命低下	が起こる可能性があります。	)
	l voltage of contact 6点印可電圧	soleno	id lamp/	
flowing current $\rightarrow$		Inductor /motor インダクターソレノ	Motor	,
通電電流	Resistance	Capacitor /モー・		
L		ΤΥ	LY	
contact clo			-	
接点閉 applied voltage   🗸 」		max.	max.	
of contact	max. voltage 最大電圧	voltage 最大電圧	voltage 最大電圧	
接点 <u></u> 印可電圧		<b>.</b>		
Γ	max. current		max. current	
Acuing	最大電流		最大電流	
flowing Current				
通電電流		max. current 最大電流	In case of load	
			accompanied with	
	<u>a case of</u> <u>when capacitive load</u> stance load is included	d <u>when inductive load</u> is included	<u>great starting curren</u> 大きな起動電流を伴	
	<u>stance load</u> <u>is included</u> <u>負荷の場合</u> <u>容量性負荷を含む場</u>		<u>人さな起動電流で伴う</u> 負荷の場合	2
	ded a bypass capacitor for static electricity a			
	tion due to created arc discharge by large tra	•		•
	inductors in the circuit, it should be insertion			
•	n for a moment. In addition, please check and		and current waveforms by an	n
•	xceeded absolute maximum rating.even mic のバイパスコンデンサな上び、フィルタ田の	•	・ 「とれ家具でなっても瞬	n+++)-+++>
	のバイパスコンデンサおよび、フィルタ用の ※生しアーク放電による寿命低下が起きる可			
	全しノーク放電による寿命低下が起きる可 と直列に挿入するなどし、瞬時であっても絶			
	にてマイクロ秒オーダーであっても過渡電			
<b>次用し、</b> 天医用いた	にしてインドガター クロービの回収 电ル	工、週役电伽州和内収八尺mck	日本 していよい 一口につ 一年世界のノノ	
B3 Please consider to add	d a filter in a circuit or software in order to a	avoid malfunction caused by bound	cing and chattering as signal	noise or
	, since generation of chattering and bouncing	•		
that malfunction does	s not occur under actual usage conditions.	-		
バウンスやチャタリン	グによる、信号ノイズやミスパルスによる誤動	動作が発生しないよう、回路または	はソフトウェアにフィルタを設け	けるなどの対策を
してください。また、使	吏用温度や操作速度によりバウンスやチャタ	タリングの発生状態が変化しますの	りで、実使用条件にて誤動	乍が発生しない
ことをご確認ください。	0			

DC	OCUMENT No.	TITLE PRODUCT SPEC	CIEICATIONS	PAGE
	KUB-631	FRODUCT SPEC		10/14
		製品仕様書 FOR I	REFERENCE/参照	
C[Me	chanism design】機構設計			
C1	temperature, humidity an depression, please select 操作部を常時押し込んた 復帰性能が著しく低下す	long term depressed the plunger as usual. There is a r d adhesion of oils, greases, various solvents and so on proper circuit type of the switches. (normally open, no ざままの状態で長期使用しないでください。周囲温湿 る恐れがあります。通常のご使用状態が操作部を押 マルクローズ)をご選択ください。	a. Do not design that normal use state keeps prmally closed). 度の影響やオイルやグリース、各種溶剤等	s the plunger 等の付着により、スイッチの
C2	purpose, please use our d	作を介してスイッチを押す構造にてご使用ください。		
C3		o flexure PWB. It may cause of the switch broken. への設置はお避けください。スイッチ破壊の原因とな	やます。	
C4	e	e the switch in applications out of agreement terms an われ方が、事前に合意した使用条件から変更される		
C5	• • •	and parts layout shall be considered because the switc が変化する場合がありますので、パターン設計・レイフ		of PWB.
C6	When the switch is carrie スイッチに横からの力が	ss from the side, it may result in damages to switch fu d, any shock shall not be applied to the switch. 加わりますとスイッチの機能破壊につながる危険性が に衝撃が加わらない様に注意して下さい。	-	
C7	made with us.	B mounting hole and/or PWB footprints from our reco	-	on shall be
C8	Do not push except the A 操作位置以外を打鍵した	ctuating area.		
С9	the switch may be broker	a manner that the projection will be given stress from 」から押す様な使い方は避けて下さい。 プロジェクショ		
C10	depending on cumulative	ojection. Click feel may be changed, if you press the e tolerances. ーを押す様にして下さい。 セット上の累積公差による	-	
C11	・As show in the sketch, s 右図に示す、 $\phi$ 1.0 $\sim$ 1.5 ・If the switch is pushed b	striking part. 打鍵部先端形状 et knob shall have φ1.0 to 1.5 mm flat shape. mmの円柱形状として下さい。 ry other shapes, the trouble of the feeling deterioration か、フィーリング悪化等の不具合が発生する恐れがあ		Keying tip 打鏈部 φ1.0~1.5
8	AL PSAL PINE	CO (TD		

DO	CUMENT No.	TITLE PRODUCT SPECIFICATIONS	PAGE 11/14
	KUB-631		11/14
		製品仕様書 FOR REFERENCE/参照	
C12	打鍵部中心軸線の傾き ・Operating force and clic so we recommend you to	作条件 'keying section : 90±2 degrees or less. は、90±2度以内に設定して下さい。 k ratio will vary according to the amount of offset, minimize the amount of offset.	± 2° Keying tip 打鍵部
	スイッチ中心から外れると	*特性変化の要因になりますので、出来るだけズレ量を (機械的特性を保証するものではありません)。	
C13	•	vitch shall be free from damages by sharp edged objects. ・鋭利なもので押さえることは避けて下さい。	
C14	specified.(Refer to the str	上の荷重が加わるとスイッチが破損する場合が有ります。スイッチに規定荷重以上の力が加わらない	<b>策にご注意</b>
C15	cause damage or breakage	ressed and/or operated at any impact force. When switch is pressed at impact force, this may potentially e of switch. 与えないで下さい。衝撃が加わりますとスイッチが破損する危険性があります。	
D【Usa D1	property.When continuou performance, so it will be 電気的性能、機械的性能	e and environmental performance are not guaranteed as combination test conditions but defined individu s operation is performed close to upper or lower limit temperature, there may be some impacts to the sw specified sequential test on the specification individually. É、耐久性能および耐候性の各性能は、単独試験における性能であり、各試験条件の複合条件を保護 囲の上限又は下限付近において連続動作を行う場合には、各性能値への影響が想定されますので値	itch 正するものでは
D2	it may have the switch pe	nt-spring area where has high concentration sulfide gas, and/or in the place of exposed exhaust gas usuall rformance degradation, so please be careful with external circumstance. 吏用や自動車等の排気ガスに常時さらされる環境で使用される場合には、本製品の性能に影響を及け 十分ご注意ください。	
D3	adhesive agents, packing contact surfaces may corr 硫化ガスや酸化ガスが発	h are generated sulfide gas, or oxidization gas. Such suspected parts are molded parts, rubber materials, materials, mechanical actuators and lubricants. Please do not use those parts in a same application. Beca ode and increase contact resistance. 注生する成形部品、ゴム材料、接着剤、梱包材、機構駆動部、潤滑剤等を同一セット機器内で使用しな 食し接触抵抗が増加する可能性があります。	
D4	It may cause reduced life	on to design, generated gases from adhesives, paints, and resin materials does not stay around the produc cycles, failure, or malfunction. わら発生するガス類が本製品周辺に滞留しない構造にしてください。寿命低下や故障、誤動作の原	
D5	-	n high humidity and/or dew condensation conditions. It may cause current leakage. 書する可能性がある環境では、端子間の電流リークが発生する可能性が有りますので本製品はご使用	に

## ALPSALPINE CO., LTD.

L

DO	CUMENT No. KUB-631	TITLE PRODUCT SPECIFICATIONS	PAGE 12/14
	KUB-031	製品仕様書 FOR REFERENCE/参照	12/14
D7	lubricants, and organic so 接点障害やスイッチ破壊	ct failure or the switch malfunction, when using such as adhesives, screw lock liquids, greases, coation blvents and so on, please check if materials intrude into the switch or some impact to the switch perfamily の原因になる可能性がありますので、接着剤、ねじロック剤、グリス、コーティング剤、潤滑剤、有格内部への染み込みや発生するガスによる性能への影響が無いことをご確認ください。	formance.
E【Ha E1	Ū.	minals, please pay attention to following items.	
E1-1	Do not apply excessive h products, it may cause rat はんだ付けの際、製品に	は以下の点にご注意ください。 eat to the products, the soldering should be performed within the specified conditions. If excessive l ttle, deformation and electrical characteristic deterioration. に過大な熱が加わらないよう規定条件内でのはんだ付け作業をお願いします。製品に過大な熱が 化する可能性があります。	
E1-2		e terminals when soldering. It may cause rattle, deformation and electrical characteristic deterioratio 祭に、端子に荷重が加わらないようにご注意ください。ガタ、変形及び電気的特性劣化する可能性	
E1-3	into the switch inside by 水溶性フラックスは製品:	flux for soldering. It may cause corrode the products. In addition, please control flux amount to avo excessive application. を腐食させるおそれがありますので、ご使用にならないでください。また、フラックスの過剰塗布に。 合が発生しないよう、塗布量の管理をお願いします。	
E1-4	• •	o not cleaning the switch body by any solvents for whatever reason. でスイッチを洗浄しないでください。	
E1-5	•	f print pattern and parts layout because the product characteristics may change due to warp of PWB. が変化する場合がありますので、パターン設計・レイアウトについてはご注意ください。	
E1-6	soldering conditions in ac スルーホールのプリントま	ble PWB, If thickness is thinner than recommendation, impact of heat stress will be increased. So, pl dvance carefully. 基板及び推奨板厚より薄い基板をご使用される場合は、推奨基板よりも熱ストレスの影響が大きくだ 十分な確認をしてください。	
E1-7	•	, please note that there is no clearance between the switch bottom and PWB. スイッチ底面と回路基板との間に隙間が生じないようにご注意ください。	
E1-8	6	ition shall be verified by actual production condition. については、実際の量産条件で確認されるようお願いします。	
E1-9	heat is applied constantly	uld be performed within recommendation conditions, otherwise the click feeling may be degraded w for a long time. r感が低下する可能性がありますので、推奨リフロー条件内でリフローを行う様にお願いします。	when the reflow
E1-10	deformation.	ocess after soldering, please be careful not to apply a load to the switch because there is a risk of the 板の割り工程を行う場合は、スイッチが変形するおそれがある為、スイッチに荷重が加わらないよう	
E1-11	soldering due to thicknes	g to shape of pattern or resist around the switch mounting area on PWB, it may have some influence s. プリント基板のパターンやレジストの形状により、その厚み分が半田付け性に影響する場合がありま	

## ALPSALPINE CO., LTD.

DOCUMENT No.		TITLE PRODUCT SPECIFICATIONS	PAGE
	KUB-631		13/14
		製品仕様書 FOR REFERENCE/参照	
E2	When ultrasonic welding is performed in manufacturing process of the applications, there is a possibility of performance deterioration. So, please confirm the switch performances after welding. Depend on relation between the vibration direction, frequency, and the switch layout, there is a possibility of performance deterioration or broken by generated resonance phenomenon. If such issues happened, please consider to change the welding condition, direction of vibration and component layout accordingly. 製品組み込みユニットの製造工程で超音波溶着を実施される場合は、スイッチに不具合や性能低下が生じる可能性があります。溶着後に スイッチ性能に問題が生じていないかご確認をお願いします。超音波溶着時の振動方向や振動数とスイッチのレイアウトの関係次第では、 共振現象によりスイッチの性能劣化や損傷が発生する場合がありますので、問題が生じた場合には溶着条件や振動方向、部品レイアウトの 変更をご検討願います。		
E3	When the unfinished units as a mounting PWB are stacked or transported in your process, please do not apply any force to the operation part. It may damage and broken. In addition, please do not hold the operation part with load applied. It may cause deterioration of returning force or deformation of the components. 実装した基板などの組立途中部品の積み重ねや搬送などの取り扱い時に、操作部に力が加わらないようご注意ください。操作部が破損する可能性があります。また、操作部を押し切るなど荷重をかけたままでの保存はしないでください。スイッチ復帰力低下や部品変形の原因となります。		
E4	When you apply chemical agents such as coating agents to the products, please let us know beforehand. 製品にコーティング剤等の薬品を付着させる場合は、別途ご相談ください。		
E5	Conditions for thermosetting oven. 熱硬化炉条件 When the board on which the switch is mounted has to be put in the oven so as to harden adhesive for other parts, the conditions shall be 160°C at max. (on the parts mounted side of P.W.B), and not longer than 2 minutes. スイッチを取り付けた後に他の部品の接着剤硬化等のため熱硬化炉を通す場合、条件は160°C以下(基板部品面の温度)2分以内として 下さい。		
E6	Please be careful, especially when you use any other type of solder except recommended one. 推奨以外の半田をご使用の際は十分にご注意願います。		
E7	This switch is packaged in conductive emboss taping. In case that P.W.B mounting device does not have ESD ground protection, and/or P.W.B assembly under low humidity condition, our switch may have be negative influenced by ESD. Due to the above potential concerns, voltage proof to be set as no more than 100mV. 本スイッチのテーピング材料は導電性材料を使用していますが、基板実装工程において実装設備にアースが設けられていない場合や使用環境で湿度が低い場合スイッチが静電気による影響を受ける場合がございます。帯電圧は100mV以下となるようご考慮願います。		
E8	Switch may be attracted with a carrier tape and/or a cover tape due to static electricity charged on the surface, depending on the mounting environments. The following static-eliminating solutions shall be implemented, but not limited to; remove static electricity from a reel holder of assembly machine, or use an air ionizer in removing top tape from the carrier tape. 実装時の環境によっては、キャリアテープ又はカバーテープが静電気を帯びてスイッチがキャリアテープまたはカバーテープに貼り 付いていることがありますので、カセッターなどの静電除去やカバーテープを剥がすと同時にイオン放射するなどの静電除去処理を するようお願いします。		
Е9		PWB footprints and resist and/or silk printing on resist shall be 0.02mm or less. ドパターンとランドパターン周辺のレジストやレジスト上面のシルク印刷部との高さの差は Resist + Silk Printing レジスト+シルク印刷 ・ジスト+シルク印刷 ・WB footprints ランドパターン	50.02mm以下とするよう
	ALPSALPINE	COLTD.	

